

SEMI 最新 Billing Report:

2019 年 3 月北美半导体设备制造商出货金额为 18.3 亿美元（单位下同），较 2 月最终数据的 18.7 亿元下降 1.9%，而相较于去年同期的 24.3 亿元下降 24.6%，连续 5 个月衰退，并创 28 个月新低。

据 SEMI 估计，3 月北美半导体设备制造商出货金额为 18.3 亿美元，是自去年 11 月起连续衰退，并为 2016 年 12 月以来新低。SEMI 全球营销长暨台湾区总裁曹世纶表示，尽管 3 月测试和封装设备的销售额比起上个月略有改善，整体出货额仍维持下滑。

SEMI 日前对今年半导体展望预期，上半年库存水位仍偏高，年中可望恢复正常水平，下半年则可逐步反弹，预估今年北美设备制造商销售额仍可微幅成长，且随着半导体应用扩散，产业长期发展前景仍正面。

受市况不佳影响，三星、SK 海力士、美光及南亚科等厂先前纷纷降低资本设备投资。如美光宣布 DRAM、快闪存储器（NAND Flash）减产 5%，并缩减资本支出；南亚科两度大砍今年资本支出至 70 亿元新台币以下，减幅约 34%。SEMI 先前预估，今年存储器厂设备支出恐将减少 30%，连带影响今年全球晶圆厂设备支出减少 14%。